2018 年 8 月 August 2018

DOI: 10.19476/j.ysxb.1004.0609.2018.08.12

# 等离子体辅助球磨对 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 合成超细 AlN 的影响机制



杨卓立<sup>1</sup>,廖海峰<sup>1,2</sup>,孙 迪<sup>1,2</sup>,戴乐阳<sup>1,2</sup>,刘志杰<sup>3</sup>,王文春<sup>3</sup>

(1. 集美大学 轮机工程学院 福建省船舶与海洋工程重点实验室, 厦门 361021;

2. 船舶检测与再制造福建省高校工程研究中心, 厦门 361021;

3. 大连理工大学 材料改性教育部重点实验室, 大连 116024)

摘 要:对铝(Al)和二氨基马来腈(C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>)的混合物分别进行等离子体辅助球磨和普通球磨,研究等离子体辅助 球磨活化对合成 AlN 的作用机制。结果表明:相对于普通球磨,等离子体辅助球磨更有利于 Al 粉的晶粒细化和 晶格畸变,并有利于形成 Al-C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>纳米级的复合结构。辅助球磨中的等离子体促进 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>的脱胺,使 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 分解出更多的游离含 N 基团,加速与活化的 Al 合成 AlN,辅助球磨 14 h 后 AlN 的转化率达到 91%,远高于普通 球磨合成 AlN 的产率 83%。等离子体辅助球磨 8 h 的 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>前驱体发生氮化反应的激活能为 353.46 kJ/mol, 在 Ar 中于 800 ℃保温 1 h 可以通过固-固反应机制全部转化为超细 AlN,而普通球磨 8 h 的前驱体反应激活能高 达 441.21 kJ/mol, Al 需熔化后才能进行氮化反应,导致部分 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>先行受热分解蒸发,AlN 产率仅为 86%。辅 助球磨促进 AlN 合成的主要原因是等离子体放电的高频脉冲轰击和瞬态"电火花"对粉体产生协同球磨作用。

关键词: 二氨基马来腈; AlN; 等离子辅助球磨; 固-固反应; 活化

文章编号: 1004-0609(2018)-08-1587-10

中图分类号: TG174

文献标志码: A

氮化铝(AIN)陶瓷具有高绝缘性、高热导率、耐高 温、与硅相近的热膨胀系数及宽的禁带间隙等优良特 性,可以作为大规模集成电路和大功率电子器件的理 想散热基片和封装材料<sup>[1-2]</sup>。近年来研究还发现<sup>[3]</sup>,纳 米 AIN 粉末作为润滑油添加剂表现出良好的减摩抗磨 能力。如何低成本、便捷制备高品质的超细 AIN 倍受 人们关注。

工业上制备 AIN 粉末主要采用碳热还原法和直接 氮化法<sup>[4-7]</sup>,它们以气态含氮物质作为氮源(主要是 N<sub>2</sub> 或 NH<sub>3</sub>),通过固一气反应模式合成 AIN。但是固一气反 应需要复杂的供气设备,并且粉体表面优先生成的 AIN 会阻碍气体向粉体内部扩散,导致其反应温度高 (1600~1800 ℃)及合成时间长。虽然利用高能球磨活化 粉体,在热力学上能够有效降低合成 AIN 的反应温度, 但对改善固一气反应的动力学效果并不显著<sup>[8-9]</sup>。

与气态氮源相比,同等体积的固态氮源含氮量更 多,采用固态含氮有机物作为氮源,通过固-固反应 模式合成 AIN<sup>[10]</sup>可望克服固-气反应的不足。而利用

高能球磨的机械冲击和剪切作用可以激活粉体甚至诱 发相变,这对降低 AIN 的合成温度以及在动力学方面 促进合成 AIN 的固-固反应极为有利<sup>[11-13]</sup>。ZHANG 等<sup>[12]</sup>以三聚氰胺(C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>N<sub>6</sub>)为固态氮源和 Al 粉一起球 磨,14h后Al与 $C_3H_6N_6$ 才开始反应并快速生成AlN, 该合成体系为瞬时强放热反应,容易诱发 C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>N<sub>6</sub>发生 爆炸,存在较大的安全隐患。ROUNAGHI等<sup>[13]</sup>选择 含氮量较高的廉价有机化合物二氨基马来腈(C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>) 与 Al 粉球磨, 球磨 7 h 后开始出现 AlN 相, 12 h 后 Al 基本转变为 AlN, 因为 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 分子结构上没有 C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>N<sub>6</sub>对称稳定的均三嗪环结构,其化学键更容易被 破坏并与 Al 反应合成 AlN, 所以 Al 和 C4H4N4之间表 现为渐进性反应。但他们研究都发现[12-13],由于普通 球磨对 Al 粉的细化和活化程度有限, 球磨直接合成 AIN 的产率以及球磨前驱体后续退火合成 AIN 的产率 都受到显著影响。

相比于单一机械能的普通球磨,介质阻挡放电等 离子体辅助高能球磨具有更强的粉体细化和活化能

收稿日期: 2017-10-09;修订日期: 2018-03-20

通信作者: 戴乐阳,教授,博士; 电话: 13850065983; E-mail: daileyang@jmu.edu.cn

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51177008, 51779103);福建省科技计划项目(2018H0026):福建省科技(文化)拥军项目(2016);厦门市科技 计划项目(3502Z20173031)

力,对降低反应温度和促进反应完成非常有利,在新 材料制备中显示出极大的优势<sup>[14]</sup>。作者研究发现,等 离子体辅助球磨 40 h 的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 在 N<sub>2</sub> 气中进行 1400 ℃ 保温 4 h 可以全部转变成 AlN<sup>[15]</sup>,而对 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+C 混合 粉末只需等离子体辅助球磨 30 h即可在同等条件下全 部转化为 AlN<sup>[16]</sup>。虽然 C 的润滑性能降低了球磨对混 合粉体的机械作用,但等离子体辅助球磨仍可短时高 效激活粉体,并使 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 与 C 之间形成均匀的精细复 合结构,等离子体辅助球磨混合粉末反而在动力学上 大大有利于 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-C 之间的扩散和碳热还原反应,促 使后续氮化反应完成。

本文作者以 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合粉末为对象,通过对 等离子体辅助球磨的特性进行观察诊断,然后对比等 离子体辅助球磨与普通球磨过程中 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合粉 末的相结构和官能团的变化,结合混合粉末的微观特 征,研究以 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 为固态氮源在球磨中合成 AlN 的 机理;通过对不同方式球磨的 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 进行差热分 析和反应激活能计算,分析 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 球磨前驱物受 热合成 AlN 的动力学行为,并阐释等离子体辅助球磨 对合成 AlN 的促进机制。

## 1 实验

实验用 Al 粉为天津光复精细化工研究所出品,纯度>99.9%, C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 为麦卡希试剂公司出品,纯度> 98%。球磨在自制的等离子体辅助振动球磨装置<sup>[17]</sup>上 进行,其结构如图 1 所示。所用球磨罐及磨球均为不 锈钢材质,球磨机的振动频率为 16 Hz,振幅为 10 mm 双振幅,球料质量比为 60:1。等离子体辅助球磨



图1 等离子体辅助球磨装置结构示意图

Fig. 1 Schematic illustration of PM: 1—Electromotor; 2— Elastic joint; 3—Vial; 4—Steel ball; 5—Vibration exciter; 6— Electrode; 7—High voltage cable; 8—AC power; 9—Gas cylinder; 10—Gas check; 11—Flow controller; 12—Airway; 13—Inlet valve; 14—Outlet valve (Plasma assisted ball milling,简称辅助球磨,PM)时, 等离子体电源放电参数为:放电电压 37 kV,频率 14 kHz。为了与普通球磨工艺对比,在其他球磨参数相 同的情况下,关闭等离子体放电电源,进行没有等离 子体辅助的普通球磨(Conventional ball milling,CM)。 在手套箱中将 Al 粉与 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>按摩尔比 4:1 混合装入 球磨罐,手套箱中为 0.1 MPa 的高纯 Ar,保证等离子 体辅助球磨的放电气体为 0.1 MPa 的高纯 Ar。为了减 少高能球磨引入的铁污染,在试验前用普通球磨工艺 预先球磨 Al 粉末 10 h,使得球磨罐内壁和磨球上包覆 一层 Al。

在手套箱中对球磨时间为4h、8h、10h、12h 和14h的粉末进行取样。采用Bruker D8衍射仪(XRD, Cu K<sub>a</sub>)分析球磨中及热处理后粉末的物相构成,并利 用 Voigt 方法计算球磨不同时间后 Al 的晶粒尺寸和晶 格畸变,利用 RIR 参考强度对比法半定量计算 AlN 的 转化率。采用 Bruker Vertex 70 傅里叶红外光谱(FT-IR) 分析球磨不同时间后 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>的官能团。采用 Supra 55 Sapphire ZEISS 场发射扫描电镜(SEM)对粉末进行形 貌观察和元素分布表征。采用 Mettler DSC 822/TGA/ SDTA851 差热分析仪(DSC-TG)对球磨 8h 的 Al+ C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>混合粉末进行差热-热重测试,测试时 Ar 气流 量为100 mL/min,升温速率分别为10、15 和 20 K/min。 采用 Eltra ONH-2000 氧氮氢分析仪测试氮含量。

# 2 结果与讨论

#### 2.1 等离子体辅助球磨诊断

图1中的电极棒外面包覆一层绝缘介质,当外加 的交流电电压足够高时,电极棒和钢球之间的气体被 击穿,以流光放电机制形成介质阻挡放电等离子 体<sup>[18]</sup>。对球磨罐内的等离子体放电情形进行观察,结 果如图 2 所示。从图 2(a)可见,当球磨机在静止状态 时,钢球挨着的电极棒周围呈现明亮的紫红色辉光, 但钢球之间并无放电; 当球磨机处于运行状态后, 电 极棒周围转为耀眼的亮白辉光,钢球之间产生频繁的 闪光,就像瞬态的"电火花",如图 2(b)所示。对两种 状态的等离子体进行电学诊断,其电流和电压波形如 图 3 所示。从图 3(a)可见,当球磨机处于静止状态时, 在电压的半个周期内, 球磨罐内有许多无规则的丝状 放电,其微放电通道的寿命为 20~40 ns,且放电时强 时弱并不十分均匀。这是因为介质阻挡交流放电由许 多细微的快脉冲放电通道组成<sup>[19]</sup>,在静止状态时只有 在电极棒附近的钢球有放电现象产生, 而其他距离较



#### 图 2 球磨罐中的等离子体放电情形

Fig. 2 Discharge images of plasma in milling vials: (a) In stationary state; (b) In vibrational state





Fig. 3 Waveforms of applied voltage and discharge current of plasma in milling vials: (a) In stationary state; (b) In vibrational state

远的钢球放电效应极其微弱甚至没有。从图 3(b)可见, 当球磨机开始振动到运行状态后,球磨罐内的丝状放 电频率变得非常密集,平均强度大大增加,微放电通 道的寿命为 50~60 ns。这是由于球磨机运转时,钢球 围绕整个电极棒运动,钢球与电极棒的接触几率增多, 放电通道迅速增加,钢球的相互碰撞也使得放电范围 扩大到整个球磨罐内,因此电极棒周围的等离子体达 到更强的准辉光放电状态<sup>[20]</sup>,可以对粉体进行更均匀 的处理。

#### 2.2 球磨过程中的物相演变

图 4 所示为辅助球磨和普通球磨不同时间后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>混合物的 XRD 谱。从图 4 可见,随着球磨 时间的增加, Al 和 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>的衍射峰均发生宽化和矮 化。由于实验中都是在同等条件下完成,可以认为实 验条件导致的衍射峰宽化相同,因此图 4 中各个衍射 峰的宽化主要由晶粒细化,以及颗粒的微观畸变导致 的结构缺陷和晶格应力造成。利用 Voigt 方法计算辅助球磨和普通球磨不同时间后 Al 的晶粒尺寸和晶格 畸变,结果如图 5 所示。从图 5 可见,随着球磨时间 的延长,两种球磨方式中 Al 的晶粒尺寸呈减小趋势、 晶格畸变呈增大趋势,但辅助球磨中 Al 的晶粒细化和 晶格畸变程度都明显更大。这是由于 Al 粉具有良好的 塑性,普通球磨单一的机械力对 Al 粉的晶粒畸变和细 化作用有限;在辅助球磨过程中,等离子体稳定而均 匀的高频放电和瞬态"电火花"对粉体产生脉冲作用 (见图 1 和图 2),会大大增强 Al 粉的微区应力,进而 增加晶格畸变并促进晶粒细化。辅助球磨 8h 后,Al 粉的晶格畸变显著增加,大大增强了 Al 粉的反应 活性。

从图 4 还可见,辅助球磨 8 h 的混合粉末中开始 有微弱的 AlN 衍射峰,而普通球磨中没有检测到新相 的衍射峰;球磨到 10 h 时,两种球磨方式中都开始出 现少量的 AlN 衍射峰,且随着球磨继续,AlN 的衍射





**Fig. 4** XRD patterns of  $Al+C_4H_4N_4$  powder milled for different times by PM(a) and CM(b)



图 5 辅助球磨和普通球磨不同时间后 Al 相的晶粒尺寸和 晶格畸变

**Fig. 5** Crystallite size and lattice distortion of Al phase milled for different times by PM and CM

峰逐渐增多并明显增强;当球磨到 14 h 后,Al 和 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>的衍射峰均已基本消失,主要为 AlN 衍射峰。 利用 RIR 参考强度比法对球磨中 AlN 的产率进行半定 量计算,结果如图 6 所示。可见,随着球磨时间的延 长,特别在球磨 10 h 之后,辅助球磨合成 AlN 的产率 逐渐高于普通球磨,辅助球磨 14 h 的 AlN 产率为91%, 而普通球磨 14 h 的产率只有 83%。这是因为随着球磨 的继续,普通球磨中 Al 粉的晶粒细化和晶粒长大容易 达到动态平衡,粉体的激活程度有限;而辅助球磨时, Al 粉体的细化进一步增加了粉末接受等离子体辐照 的比表面积,使得等离子体的协同球磨效应在不断增 强,当球磨一定时间后,Al 粉的晶粒细化和晶格畸变 程度开始远大于普通球磨 Al 粉的,粉末积蓄的反应活 性也得以大大增强,辅助球磨合成 AlN 的产率明显 增加。



**图 6** 辅助球磨和普通球磨不同时间后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 粉末的 AlN 转化率

Fig. 6 Conversion rate of AlN from  $Al+C_4H_4N_4$  powder milled for different times by PM and CM

#### 2.3 球磨过程中 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>混合粉末的红外光谱

图 7 所示为 Al+C4H4N4 混合粉末经过两种方式球 磨8h、10h、14h后的红外光谱。参照不同官能团峰 值的特征频率<sup>[21-22]</sup>,可见两种球磨中 C₄H₄N₄ 首先发 生了脱胺,这是因为在 C4H4N4 分子中一NH2(胺基)的 键能最弱(约为 276 kJ/mol<sup>[13]</sup>)。脱胺后的 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>处于 不稳定的活性状态,随球磨时间增长,N-H 键 (3200~3500 cm<sup>-1</sup>、1165~1300 cm<sup>-1</sup> 与-750 cm<sup>-1</sup>)以及 C==C键(1630~1690 cm<sup>-1</sup>与1610~1640 cm<sup>-1</sup>)的特征峰 数目逐渐减少,且峰的形状由弱而尖锐转变为强而平 缓。这是由于随着球磨的进行,C4H4N4发生缩聚,使 几种不同振动形式的 N-H 基团缩聚成伯胺-伸缩振 动(3200~3500 cm<sup>-1</sup>),而 C==C 基团缩聚成共轭-伸缩 振动(1610~1640 cm<sup>-1</sup>)。从图 7 还可见, C=N 键 (2100~2250 cm<sup>-1</sup>)和 C-N 键(1200~1365 cm<sup>-1</sup>)的特征 峰强度也逐渐减弱, 球磨到 14 h 时基本消失。这说明 随着球磨的进行, C==N和 C--N等键发生断裂, 整 个球磨罐内充满==N、一N==、N₂等游离的不稳定含

氮基团。同图 4 中的 XRD 结果相对应,随球磨时间的延长,红外光谱在 723 cm<sup>-1</sup>位置出现 Al ═N 基伸缩振动的特征峰并逐渐增强,这说明球磨腔内游离的含氮基团与高活性的 Al 粒子发生反应生成 AlN,并且随着球磨时间的增加,体系内合成 AlN 的转化率逐渐升高。





图 7 不同球磨时间后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合物的红外光谱

Fig. 7 FT-IR spectra of  $Al+C_4H_4N_4$  mixtures milled for different times by PM(a) and CM(b)

仔细比较图 7(a)和(b)发现,球磨 10 h 时,辅助球 磨的混合粉体在 1200~1365 cm<sup>-1</sup> 波段的 C—N 键和 2100~2250 cm<sup>-1</sup> 波段的 C—N 键等基团的特征峰强度 变化更为明显,其特征峰变弱甚至消失的速率也更快, 且 2922 cm<sup>-1</sup>处更早出现 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 分子缩聚反应生成的 C—H 特征峰。这说明辅助球磨中,由于等离子体使 高分子聚合物更容易发生断键和聚合作用<sup>[19,23]</sup>,因此 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>中的 C—N 和 C=N 键更容易发生断裂,使辅 助球磨体系内处于高能活跃状态的含氮基团比普通球 磨更多,从而有利于 AIN 的合成。另一方面,由于等 离子体中的物质微粒具有极高的活性,吸附沉积在粉 体表面后引起材料表面高能活化,提高粉体的扩散能 力,进一步促进 AIN 的合成。实际上,辅助球磨 8 h 混合粉末的红外光谱中,在 723 cm<sup>-1</sup>位置已经出现了 微弱的 Al ──N 基伸缩振动峰。

#### 2.4 球磨后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>粉末的形貌及元素分布

图 8 所示为两种方式球磨 8 h 的 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合 粉末形貌。从图 8(a)可见,辅助球磨中的 Al 粉都被细 化为 30 nm 左右的微粒,并且 Al 和 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 均匀混合, 形成纳米复合团聚体;而普通球磨中的 Al 粉多数仍在 100 nm 左右,部分片状形态的 Al 粉互相冷焊在一起, 没有和 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 发生混合,如图 8(b)中箭头所示。这是 因为面心立方的 Al 粉质地软且具有优良的延展性,加 上 Al 粉较低的熔点使其在球磨过程中极易发生冷焊 成块,因此普通球磨中单一的机械冲击和剪切作用对 Al 粉的细化及分散作用有限。而辅助球磨时,等离子 体的高能粒子脉冲轰击及温度效应使 Al 粉微区熔化 并诱发"热爆"<sup>[14]</sup>,加上钢球间的瞬态"电火花"作 用,将大大促进 Al 粉和 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>的细化和互溶,进而 相互形成精细的纳米级复合结构。



图 8 球磨 8 h 后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合粉末的 SEM 像 Fig. 8 SEM images of Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> powder milled for 8 h by PM(a) and CM(b)

对球磨粉末进行 Al、C、N 的元素分布进行表征, 结果如图 9 所示,可见同样经过 8 h 球磨时,辅助球 磨中的 Al、C、N 元素分布更为均匀,尤其 C 和 N 元 素的分布明显更为细微弥散。这种均匀互溶的纳米级 复合结构对后续 AlN 的合成反应在动力学扩散上极为 有利。



**图 9** 球磨 8 h 后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合粉末的背散射电子像及 Al、C、N 元素分布图 **Fig. 9** Backscattering electron images and element mapping of Al, C and N of Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> powder milled for 8 h by PM(a) and CM(b)

#### 2.5 球磨后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合粉末的差热分析

图 10 所示为两种方式球磨 8 h 的混合粉末的 DSC-TG 测试结果,升温速率为 10 K/min。由图 10(a) 中的 TG 曲线可见,辅助球磨 8 h 的混合粉末在 654 ℃ 之前一直处于质量损失状态。这首先是混合粉末中携 带的少量水分蒸发所致,对应的 DSC 曲线于 100 ℃处 有一个吸热峰;随后的质量损失则是 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 热分解所 致,即 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 中胺基的缩聚和腈基的缺失导致质量损 失,因为有机物的聚合反应通常是放热反应且整个过 程呈渐变状态<sup>[13]</sup>,所以 DSC 曲线自 178 ℃开始呈平缓 的上升趋势,并在 178 ℃和 452 ℃出现两个较小的放 热峰。从 654 ℃至 800 ℃,TG 曲线显示混合粉末质 量呈增加趋势,这是因为活化的 Al 和 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>分解产 生的游离 N 开始反应合成 AlN,在 DSC 曲线上 675 ℃ 处有一个与之对应的强放热峰。

与辅助球磨相似,普通球磨的混合粉末首先发生 水分子的蒸发质量损失,随后到 623 ℃一直发生 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>的分解质量损失,在图 10(b)中的 DSC 曲线上 同样可以看到,在 180、342 和 452 ℃等多处对应有 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 逐级分解反应的放热峰。从 178 ℃至 623 ℃, 粉末的质量损失率为 14.1%,高于辅助球磨粉末的质 量损失率 12.4%。这是由于普通球磨中的 Al 粉自身冷 焊团聚,与有机物 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 的复合程度不如辅助球磨 (见图 8 和图 9),因此在加热过程中更多的 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>容 易分解蒸发。从 623 ℃至 800 ℃,普通球磨粉末同样 由于生成 AlN 使得 TG 曲线呈质量增加趋势,但 DSC 曲线在 635 ℃和 690 ℃对应有一小一大两个放热峰, 且在中间 660 ℃有一个显著的吸热峰。660 ℃是 Al 的



图 10 球磨 8 h 后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合物的 DSC-TG 曲线 Fig. 10 DSC-TG curves of mixture of Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> milled for 8 h by PM(a) and CM(b)

熔点,该吸热峰的存在说明普通球磨粉末在 635 ℃时 只有少部分 Al 的活性足以和 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 分解的游离 N 发 生反应,因此 635 ℃是一个弱放热峰,对应 TG 曲线 质量增加缓慢;绝大部分 Al 由于活性不够,只能在 660℃熔化之后才能发生 AlN 的合成反应<sup>[24]</sup>,由于合 成 AlN 释放的热量大于 Al 熔化吸收的热量,因此在 690℃处是一个强放热峰且对应显著的质量增加。

#### 2.6 球磨后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>混合粉末的热动力学分析

图 11 所示为不同升温速率下,两种方式球磨 8 h 的混合粉末的 DSC 测试结果,以及根据 Kissinger 法 得到的 ln ( $\beta/T^2$ )–1/T 的关系曲线,其中图 11(a)中辅助



图 11 利用 Kissinger 法计算球磨 8 h 的 Al+ C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>反应激活能

Fig. 11 Reaction activation energy calculated by Kissinger method of Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> milled for 8 h by PM(a) and CM(b)

球磨粉末对应的峰值温度 *T* 为(944.3 K、932.9 K、 954.3 K),图 11(b)中普通球磨粉末对应的峰值温度 *T* 为(939.09 K、943.9 K、950.65 K), $\beta$  为加热速率 (10 K/min、15 K/min、20 K/min),摩尔气体常数 *R* 取值 为 8.3145 J/(K·mol)。对 ln  $(\beta/T^2)$ -1/*T* 的关系进行拟合 得到一条直线,该直线的斜率即为反应的激活能。经 计算,辅助球磨 8 h 后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 合成 AlN 的反应激 活能为 353.46 kJ/mol,而普通球磨后粉末的反应激活 能为 441.21 kJ/mol,可见辅助球磨在热力学上也更大 程度地降低了 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 合成 AlN 所需的反应激活 能。

#### 2.7 球磨后 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>混合粉末的热处理

对两种方式球磨 8 h 的混合粉末在 Ar 中 800 ℃保 温 1 h,其产物的 XRD 谱如图 12 所示。可见辅助球 磨 8 h 的 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合粉末热处理后全部转变为 AlN,而普通球磨的混合粉末还有 Al 相的残余,利用 RIR 参考强度比法进行半定量计算,AlN 的产率只有 86%。图 13 所示为辅助球磨 8 h 的 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>在 800 ℃ 合成 AlN 的 SEM 像,可见合成的 AlN 粉末呈不规则 粒状,多数颗粒的粒径在 30 nm 左右,部分颗粒达到 100 nm。氮含量分析显示 AlN 的氮含量为 33.58%, 这表明辅助球磨 8 h 的 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 热处理后得到的 AlN 纯度达到 98.34%。

综上分析可见,辅助球磨中等离子体放电的高频 脉冲轰击和瞬态"电火花"对混合粉末产生协同球磨 作用,既增大了 Al 粉的晶粒细化和晶格畸变程度,又 有利于固态氮源 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 的缩聚反应提供丰富的游离 含氮基团,从而快速激活反应粉体,同时辅助球磨的



**图 12** 球磨 8 h 的 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 在 800 ℃热处理产物的 XRD 谱





**图13** 辅助球磨8h的Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>在800 ℃合成AlN的SEM 像

Fig. 13 SEM image of AlN gained from PM Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> powder for 8 h after annealing at 800  $^{\circ}$ C

Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 前驱体能够获得均匀互溶的纳米级复合结构,因此在热力学和动力学上均有利于后续热处理完成 AlN 的合成反应。而普通球磨 8 h 的前驱体中 Al 粉活性不足,需要熔化后才能与 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>反应,并且部分 Al 微粒冷焊成块,与 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>之间的互溶程度不好, 使得一部分 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 受热先行分解蒸发,影响了 AlN 的产率。

## 3 结论

 对 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 混合物进行球磨,固态氮源 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 发生脱胺和缩聚反应,产生大量的≕N、 一N=、N<sub>2</sub>等游离含氮基团与活化的 Al 粉进行固--固 反应生成 AlN,但辅助球磨 14 h 时 AlN 的产率为91%, 远高于普通球磨的 83%。

2) 辅助球磨中等离子体放电的高频脉冲轰击和 瞬态"电火花"对 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>产生协同球磨作用,增 大了 Al 粉的晶粒细化和晶格畸变程度,同时又有利于 C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>的缩聚反应提供丰富的游离含氮基团,从而高 效激活反应粉体并促进 AlN 合成。

3) 辅助球磨 8 h 的 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 前驱体经 800 ℃热 处理后全部转变为 AlN,其纯度为 98.34%,而普通球 磨 8 h 粉末的 AlN 转变率只有 87%,计算表明辅助球 磨 8 h 的前驱体发生氮化反应的激活能为 353.46 kJ/mol,远远低于普通球磨 8 h 粉末的激活能 441.21 kJ/mol。

4) 辅助球磨的 Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> 前驱体激活程度高并 形成了均匀互溶的纳米级复合结构,这对后续热处理 合成 AlN 极为有利,而普通球磨的 Al 粉需要熔化后 才能与  $C_4H_4N_4$  反应,使得部分  $C_4H_4N_4$  受热先行分解 蒸发,影响了 AIN 的产率。

#### REFERENCES

- [1] WANG X L, GONG H Y, ZHANG Y J, FENG Y R, Zhang L, ZHAO Y J. Effect of AlN content on properties of hot-press sintered Sialon ceramics[J]. Ceramics International, 2015, 41(3): 4308–4311.
- [2] CAO C W, FENG Y B, QIU T, YANG J, LI X Y, LIANG T, LI J. Effects of isothermal annealing on the oxidation behavior, mechanical and thermal properties of AlN ceramics[J]. Ceramics International, 2017, 43(12): 9334–9342.
- [3] TAO Y, TAO Y X, WANG B B, TAI Y L. Preparation and investigation of nano-AlN lubricant with high performance[J]. Materials Chemistry and Physics, 2014, 147(1/2): 28–34.
- [4] PATHAK L C, RAY A K, DAS S, SIVARAMAKRISHNAN C S, RAMACHANDRARAO P. Carbothermal synthesis of nanocrystalline aluminum nitride powders[J]. Journal of the American Ceramic Society, 1999, 82(1): 257–260.
- [5] HE Q, QIN M L, HUANG M, CHU A M, LU H F, CHEN P Q, WANG H, QU X H. Mechanism and kinetics of combustion-carbothermal synthesis of AlN nanopowders[J]. Ceramics International, 2017, 43(12): 8755–8762.
- [6] KAMESHIMA Y, IRIE M, YASUMORI A, OKADA K. Mechanochemical effect on low temperature synthesis of AlN by direct nitridation method[J]. Solid State Ionics, 2004, 172(1): 185–190.
- [7] JIA L, KONDOH K, IMAI H, ONISHI M, CHEN B, LI S F. Nano-scale AlN powders and AlN/Al composites by full and partial direct nitridation of aluminum in solid-state[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2015, 629: 184-187.
- [8] 刘新宽,马明亮,席生歧,周敬恩,王渠东,丁文江.氧化铝 碳热还原反应机制及其热力学[J].中国有色金属学报,2000, 10(S1): s46-s49.
   LIU Xin-kuan, MA Ming-liang, XI Sheng-qi, ZHOU Jing-en,

WANG Qu-dong, DING Wen-jiang. Mechanism and thermodynamics of carbothermal reduction of alumina[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2000, 10(S1): s46–s49.

- [9] CABALLERO E S, CINTAS J, CUEVAS F G, MONTES J M, TERNERO F, REINA F J V. Synthesis and characterization of in situ-reinforced Al–AlN composites produced by mechanical alloying[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 728: 640–644.
- [10] DU Y X, LEI M, YANG H. Facile solid-state synthesis route to metal nitride nanoparticles[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2008, 24(5): 737–741.
- [11] 李鹏亮,周敬恩,席生歧.高能球磨制备立方 AlN 及其高温 相变[J]. 无机材料学报,2006,21(4):821-827.
   LI Peng-liang, ZHOU Jing-en, XI Sheng-qi. Cubic AlN

synthesized by high energy ball milling and its phase conversion at high temperature[J]. Journal of Inorganic Materials, 2006, 21(4): 821–827.

- [12] ZHANG W L, LI Z Q, ZHANG D. Synthesizing AlN powder by mechanochemical reaction between aluminum and melamine[J]. Journal of Materials Research, 2010, 25(3): 464–470.
- [13] ROUNAGHI S A, ESHGHI H, KIANI RASHID A R, VAHDATI KHAKI J, SAMADI KHOSHKHOO M, SCUDINO S, ECKERT J. Synthesis of nanostructured AlN by solid state reaction of Al and diaminomaleonitrile[J]. Journal of Solid State Chemistry, 2013, 198: 542–547.
- [14] 朱 敏,鲁忠臣,胡仁宗,欧阳柳章.介质阻挡放电等离子体 辅助球磨及其在材料制备中的应用[J].金属学报,2016, 52(10):1239-1248.
   ZHU Min, LU Zhong-chen, HU Ren-zong, OUYANG Liu-zhang.

Dielectric barrier discharge plasma assisted ball milling technology and its applications in materials fabrication[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2016, 52(10): 1239–1248.

- [15] 戴乐阳,张宝剑,林少芬,刘志杰,王文春. 等离子体辅助球 磨活化 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 合成 AlN[J]. 中国有色金属学报, 2015, 25(1): 171-178.
  DAI Le-yang, ZHANG Bao-jian, LIN Shao-fen, LIU Zhi-jie, WANG Wen-chun. Synthesis of AlN from Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> activated by plasma assisted ball milling[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2015, 25(1): 171-178.
- [16] 戴乐阳, 郭学平, 闫 锦, 张宝剑, 刘志杰, 王文春. 等离子体辅助球磨活化对 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+C 合成 AlN 固-固反应的影响机制
  [J]. 功能材料, 2016, 47(3): 03109-03114.
  DAI Le-yang, GUO Xue-ping, YAN Jin, ZHANG Bao-jian, LIU Zhi-jie, WANG Wen-chun. Mechanism for the effect on synthesis of AlN from Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+C activated by plasma assisted ball milling during solid-state reaction[J]. Journal of Functional Materials, 2016, 47(3): 03109-03114.
- [17] 朱 敏,戴乐阳,曹 彪,曾美琴,欧阳柳章,童燕青,李 北.一种等离子体辅助高能球磨方法:中国发明专利 ZL200510036231.9[P]. 授权日期: 2007-08-29.
  ZHU Min, DAI Le-yang, CAO Biao, ZENG Mei-qin, OUYANG Liu-zhang, TONG Yan-qing, LI Bei. A method of high-energy ball milling assisted by plasma: Chinese patent ZL200510036231.9[P]. 2007-08-29.
- [18] 徐学基, 楮定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996.
  XU Xue-ji, CHU Ding-chang. Gas discharge physics[M]. Shanghai: Fudan University Press, 1996.
- [19] VENAULT A, WEI T C, SHIH H L, YEH C C, CHINNATHAMBI A, ALHARBI S A, CARRETIER S, AIMAR P, LAI J Y, CHANG Y. Antifouling pseudo-zwitterionic poly (vinylidene fluoride) membranes with efficient mixed-charge surface grafting via glow dielectric barrier discharge plasma-induced copolymerization[J]. Journal of Membrane

Science, 2016, 516: 13-25.

- [20] LIU Z J, YANG D Z, WANG W C, DAI L Y, SHAIBO J. Effect of different precursors on synthesized AlN by plasma-assisted ball milling[J]. Materials and Manufacturing Processes, 2016, 31(12): 1583–1588.
- [21] GFIFFITH P R, HASETH J A D. Fourier transform infrared spectrometry[M]. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2007.
- [22] FINCH A. Chemical application of far infrared spectroscopy[M]. New York: Academic Press, 1970.
- [23] MOREIRA P W P, RANGEL A L R, CONEJO L S, BATISTA N L, DEUS R C, NISHIME T M C, KODAIRA F V P, CAMPOS K A, SIQUEIRA M B, KOSTOV K G, MOTA R P. Acetylene plasma polymer treated by atmospheric dielectric barrier discharge[J]. Vacuum, 2014, 107(3): 195–198.
- [24] COTTON F A, WILKINSON G, MURILLO C A, BOCHMANN M. Advanced inorganic chemistry[M]. 6th ed. New York: Wiley, 2000.

# Effect mechanism of plasma assisted ball milling on synthesis of ultrafine AlN from Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>

YANG Zhuo-li<sup>1</sup>, LIAO Hai-feng<sup>1, 2</sup>, SUN Di<sup>1, 2</sup>, DAI Le-yang<sup>1, 2</sup>, LIU Zhi-jie<sup>3</sup>, WANG Wen-chun<sup>3</sup>

(1. Fujian Provincial Key Laboratory of Naval Architecture and Ocean Engineering,

Institute of Marine Engineering, Jimei University, Xiamen 361021, China;

2. Fujian Engineering Research Center of Ship Detecting and Remanufacturing, Xiamen 361021, China;

3. Key Lab of Materials Modification, Ministry of Education, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

**Abstract:** The synthesis mechanism of AlN from diaminomaleonitrile ( $C_4H_4N_4$ ) and aluminum (Al) by using plasma assisted ball milling (PM) was investigated, in which the conventional ball milling (CM) was also used under the same conditions for comparison. The results indicate that PM is much more favorable for the grain refinement and lattice distortion of Al, as compared with that of CM, which promotes the synthesis of nanocomposite structure between Al and  $C_4H_4N_4$ . During the process, the plasma formed in PM can promote the deammoniation of  $C_4H_4N_4$  to decompose much more free N-containing groups than that of the CM, which accelerates to react with the activated Al powders. After 14 h milling, the conversion rate of AlN by using PM method is up to 91%, which is much higher than the value of 83% in CM process. Furthermore, a lower nitriding reaction activation energy (353.46 kJ/mol) was obtained in the Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> precursors by 8 h–PM process, which could achieve a full conversion temperature is about 800 °C, but for the 8 h–CM process, a higher nitriding reaction activation energy (441.21 kJ/mol) needs a higher nitriding temperature in the Al+C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub> precursors, leading to the melting of Al phase and evaporation of part of C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>N<sub>4</sub>, and obviously reducing the conversion rate to 86%. The main synthesis mechanisms of AlN through the plasma assisted ball milling is a synergistic effect between high frequency pulse bombardment and transient "spark" on the powders by plasma discharge. Key words: diaminomaleonitrile; AlN; plasma assisted ball milling; solid-solid reaction; activation

Foundation item: Projects(51177008, 51779103) supported by the National Natural Science Foundation of China; Project(2018H0026) supported by the Science and Technology Plan of Fujian Province, China; Project(2016) supported by the Science and Technology (Culture) Plan for Military of Fujian Province, China; Project(3502Z20173031) supported by the Science and Technology Plan of Xiamen, China

Received date: 2017-10-09; Accepted date: 2018-03-20

Corresponding author: DAI Le-yang; Tel: +86-13850065983; E-mail: daileyang@jmu.edu.cn

(编辑 龙怀中)